



PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25°C ~ +85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer LCP、PA6T、UL94V-0  
PIN Brass Tin-plated  
Solder tad Phosphoric bronze Tin-plated

P数	尺寸 (mm)		
	A	B	C
02	2.50	7.50	10.00
03	5.00	10.00	12.50
04	7.50	12.50	15.00
05	10.00	15.00	17.50
06	12.50	17.50	20.00
07	15.00	20.00	22.50
08	17.50	22.50	25.00
09	20.00	25.00	27.50
10	22.50	27.50	30.00
11	25.00	30.00	32.50
12	27.50	32.50	35.00
20	47.50	52.50	55.00

一般公差 TOLERANCES X. ±0.40 .XX ±0.20 .X ±0.30 .XXX ±0.10 ANGLES ±2°			<b>深圳市宏利电子有限公司</b> <b>Shenzhen Holy Electronic Co.,Ltd</b>		
检验尺寸标示 SYMBOLS   INDICATE CLASSIFICATION DIMENSION MARK IS CRITICAL DIM. MARK IS MAJOR DIM.	工程图号 XH25LB-nP	制图 (DR) *14/5/16 审核 (CHKD)			
表面处理 (FINISH)	品名 XH2.5mm - nP 立贴	核准 (APPD) Rigo Lu	比例 (SCALE) 1:1	单位 (UNITS) mm	
修订 REV	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	日期 DATE	签名 SIGNATURE	张数 (SHEET) 1 OF 1	SIZE A4
				REV 0	